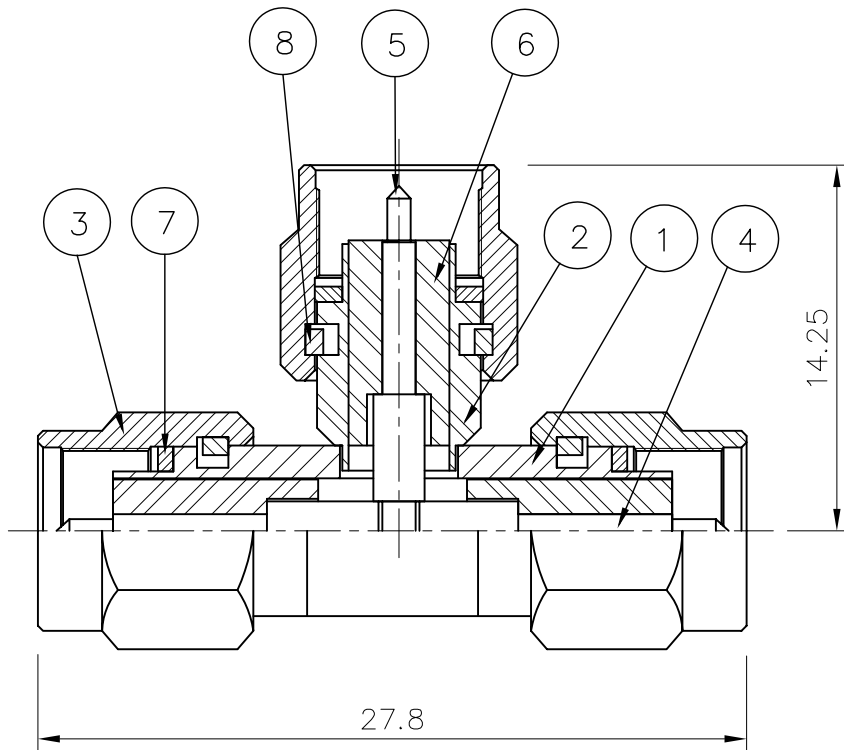


가공 ST											수 정 내 용			
											부호	내 용	수정자	승인자
											년 월 일			
ST(기준)														
ST(개선)														



8	SPRING RING	3	P B W	Gold Plate	DSR00002-N5/1 (R2001)
7	PACKING	3	Si		DGK00004-N/1 (G2001)
6	INSULATOR	3	TEFLON		DIN00183-N/1 (H2041)
5	PIN (B)	1	P B R	Gold Plate	DCT00309-135/1 (E2052)
4	PIN (A)	1	P B R	Gold Plate	DCT00098-135/1 (E2053)
3	CAP	3	MBsBD	Gold Plate	DCU00005-135/1 (K2001)
2	BODY (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00256-135/1 (D2061B)
1	BODY (A)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00124-135/1 (D2061A)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 1994. 7. 4.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
재질	감도	재도				
열처리	작성부서		연 구 소		CONNECTOR A4 도번 AD00037-7/1 K314-781-000	
보호피막처리	적도 NS	단위 mm	총량			